

TOWA Corporation

**Challenge 30**  
誇りあるTOWAブランド確立に向けて!

# 事業説明会

2008年10月  
**TOWA株式会社**

1

TOWA Corporation

## 2009年3月期業績概要(連結)

(億円)

	中間		通期	
	8/11公表	実績見込	8/11公表	今回修正
売上高	92	85	220	185
営業利益	-5	-11	12	-10
経常利益	-5	-11.5	12	-11.5
当期純利益	-5	-12.5	12	-12.5
配当	—	—	12	0

2

TOWA Corporation

## 当社グループを取り巻く経営環境

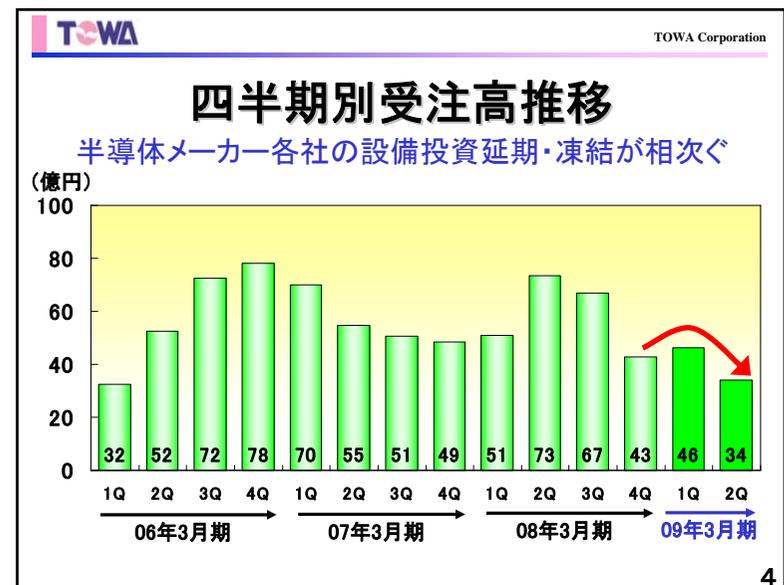
➤外部環境

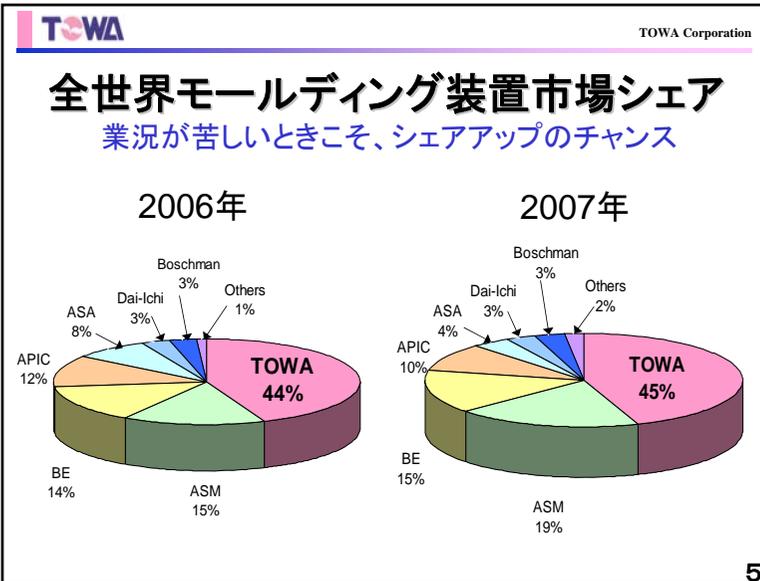
- ①前第4四半期からの半導体市況悪化
- ②6月以降反転の兆しはあったが、世界的な経済パニックが起これ金融収縮
- ③半導体メーカー各社の設備投資延期・凍結が相次ぐ

➤内部環境

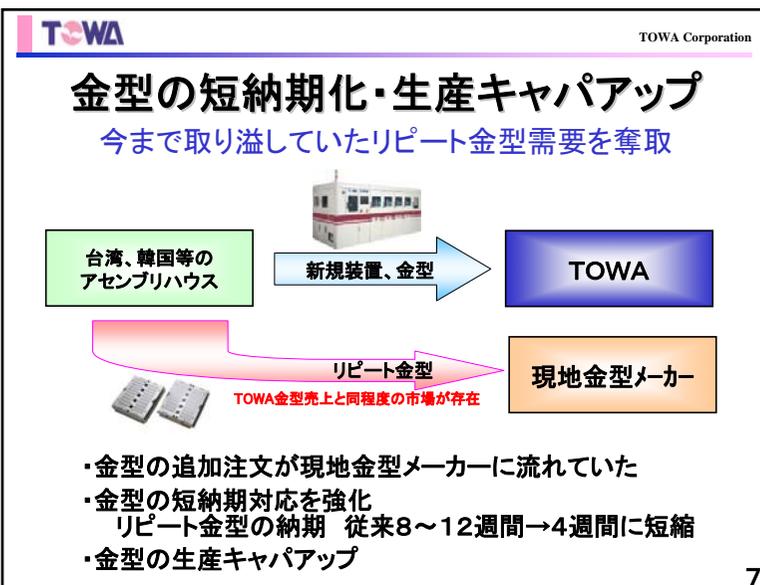
- ①LED装置・金型の売上高7.8億円
- ②新製品の開発計画(シンギュレーション、コンプレッション)
- ③金型の短納期化推進
- ④生産キャパアップ(九州事業所第2工場着手)

3





- TOWA Corporation
- ## 2009年3月期 下期重点戦略
- 金型の短納期化
  - 生産キャパアップ、リピート金型の拡販
  - 新製品の市場投入
    - ① シングレーション新装置 (自社製ダイサー)
    - ② コンプレッションモールド量産機
    - ③ LED量産機 (LEDメーカーからの強い要望)
- 6



TOWA Corporation

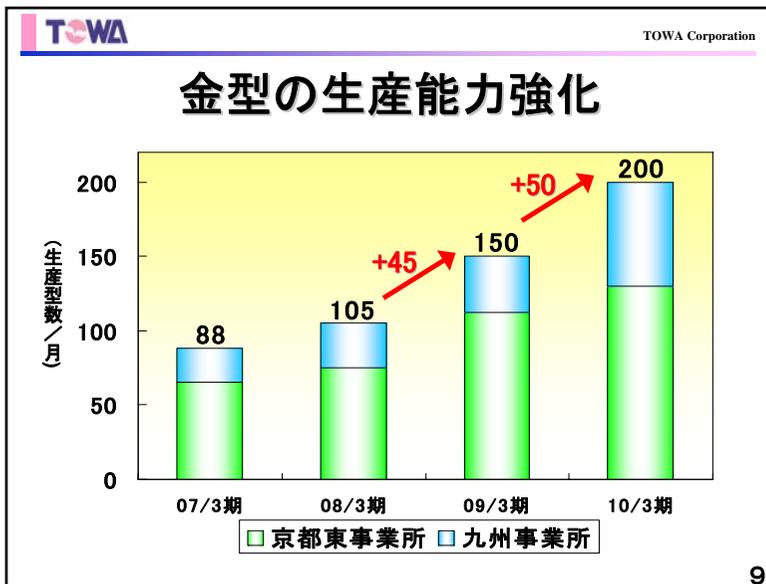
## 九州事業所第2工場建設

総敷地面積	10,938㎡
工場床面積	2,619㎡
増築部分	3,937㎡
合計	6,556㎡

着工 2008年12月  
 竣工 2009年 9月

投資総額 23億円  
 (建物・機械装置等含む)

8



TOWA Corporation

## シンギュレーション新装置の市場投入

一括封止工程の需要拡大に対応・自社製ダイサー搭載

シンギュレーション工程

装置名「FMS」

2008年11月 新装置を市場投入

10

TOWA Corporation

## コンプレッションモールド量産機の市場投入

原材料高に苦しむ半導体メーカーの生産コスト削減に寄与

- ▶ 最先端パッケージ(多段スタック、極薄)向けとして開発
- ▶ 従来パッケージにもコスト削減効果大
  - ・基板の大型化対応(1個当たりの基板コスト低減)
  - ・金の使用量削減  
金線のワイヤ径25 $\mu$ →16 $\mu$  金使用量60%減

装置名「PMC-S」

2009年1月  
量産機を市場投入

11

TOWA Corporation

## LED量産機の市場投入

LEDメーカーからの強い要望

装置名「FFT1030W」

LED装置・金型の今上期売上高  
7.8億円

現状 プレス1台  
↓  
量産機 プレス4台を連結  
生産能力が大幅向上

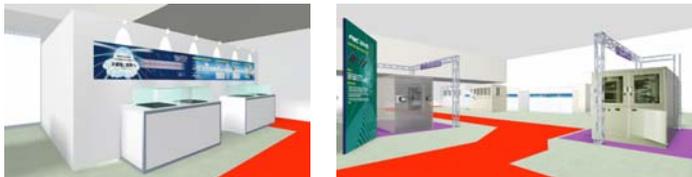
2009年1月  
量産機を市場投入

12

## プライベートショー開催

2008年11月17日～12月10日  
主要ユーザーを本社へご招待

機関投資家様・アナリスト様向け説明会  
12月2日(火)開催



13

## 展示内容

- ・FMS(シンギュレーション新装置)
- ・PMC-S(コンプレッション量産機)
- ・Y I R(Y1Eの後継機)
- ・LED技術関連 等



※午後より京都東事業所の工場見学会を開催

14

ご静聴ありがとうございました

15

## この資料についてのお問い合わせ

### TOWA株式会社 経営企画室

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

[http://www.towajapan.co.jp/contact/i\\_ir/index.htm](http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm)

本資料おける予想は、現在入手可能な情報から得られた情報に基づいており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。  
実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。

16